

DIN 6113-1:2010-08 (D)

Verpackung - Elektronische Identifikation von starren Industrieverpackungen, Positionierung und Systemparameter für passive RFID-Chips - Teil 1: Allgemeines

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	3
2	Normative Verweisungen	3
3	Begriffe	3
4	RFID-Chipplatzierung an starren Industrieverpackungen	4
5	Technische Anforderungen an RFID-Chips und Lesegerät	5
5.1	Allgemeines	5
5.2	Elektronische Anforderungen an RFID-Chips und Lesegerät	5
5.2.1	Allgemeines	5
5.2.2	RFID-Chip	5
5.2.3	RFID-Chiplesegerät	5
5.3	Struktur der Nutzdaten.....	6